

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2026-046

深圳市兆驰股份有限公司

关于为下属子公司申请综合授信提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 22 日、2026 年 5 月 22 日召开第七届董事会第二次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司为下属子公司向银行/金融机构等申请综合授信提供担保，2026 年度预计提供不超过人民币 772,000 万元、美元 1,000 万元的担保，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用。本次担保额度有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告》《2025 年年度股东会决议公告》等相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司作为保证人与招商银行股份有限公司南昌分行（以下简称“招商银行”）签署《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）向招商银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。

上述担保事项在公司第七届董事会第二次会议、2025 年年度股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东会审议。现将保证合同的主要内容公告如下。

三、保证合同的主要内容

1. 保证人：深圳市兆驰股份有限公司

2. 债权人：招商银行股份有限公司南昌分行

3. 债务人：江西兆驰半导体有限公司

4. 担保债权本金最高余额：人民币29,000.00万元

5. 保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、迟延履行金、保理费用、债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和其他所有应付的费用。

6. 保证方式：连带责任保证。

7. 保证期间：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

四、被担保人基本情况

被担保人名称：江西兆驰半导体有限公司

统一社会信用代码：91360106MA364EUD5U

成立日期：2017年7月21日

注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1717号

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币160,000万元

经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、研发、生产（仅限分支机构）、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有兆驰半导体100.00%的表决权，兆驰半导体为公司全资子公司。

截至2025年12月31日，兆驰半导体资产总额为682,386.93万元，负债总额为307,152.73万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产375,234.20万元；2025年度营业收入为281,673.76万元，利润总额为79,790.22万元，净利润

为 74,391.81 万元。以上数据业经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

备注：以上数据均保留两位小数。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次担保事项主要是为了满足下属子公司日常经营及业务拓展的资金需求，有利于推动公司各项业务顺利开展，进一步提升融资效率、有效降低融资成本，符合公司发展战略和整体利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，其生产经营稳定，具备良好的偿债能力。针对非全资控股子公司，公司对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保方现金流向的能力，故非全资控股子公司的其他股东未提供同比例担保或反担保。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。同时，公司后续将通过完善担保管理体系、强化财务内部控制、动态监控被担保人的合同履行等情况，进一步健全担保管理机制，有效防范和降低担保风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及下属子公司实际发生的担保余额为人民币 259,948.68 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的 15.56%，均为对合并报表范围内下属公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1. 第七届董事会第二次会议决议；
2. 2025 年年度股东会决议；
3. 《最高额不可撤销担保书（兆驰半导体）》；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司董事会

2026年8月26日